

## 高性能数字单极霍尔效应传感器

### 1. 产品特性

- 高性能单极霍尔
- 多种灵敏度范围可选
- 高斩波频率
- 宽工作电压范围：2.5V 到 24V
- 宽工作温度范围：-40°C 到 150°C
- 电源反接保护：-28V
- 所有脚均有过电保护
- 小封装
  - 3 脚 TO-92S(UA)
  - 3 脚 SOT23-3L(SO)

### 3. 产品描述

SC243X 系列采用高频斩波技术，在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的电源和输出脚集成了过压保护功能，具有抗电磁干扰(EMC)能力强和可靠性高的特点。

SC243X 内部集成了稳压模块、霍尔阵列、放大电路、施密特触发器和输出级等电路模块。霍尔信号处理通路采用高频斩波技术，不但减小了霍尔感应阵列和处理电路的失调电压，而且减小了应力和温度对失调电压的影响，并尽可能地将芯片的系统延时及输出抖动降低至最小。SC243X 的输出级采用漏极开路输出，并有能达到 20mA 的灌电流能力。

SC243X 内部集成的稳压电路使芯片可接受 2.5V 到 24V 的宽电源供电电压，满足工业和消费电子的应用需求。

SC244X 提供小型单列直插 TO-92S(UA)和 SOT23-3L(SO)贴片封装，100%无铅无卤绿色封装，符合环保要求。

### 2. 产品应用

- 工业用途
- 家用电器
- 液位检测
- 限位开关
- 气动/液压阀控制
- 转速测量

Not To Scale



图 1 封装外形图

## 目录

1. 产品特性.....	1	10. 特性曲线.....	8
2. 产品应用.....	1	11. 功能框图.....	9
3. 产品描述.....	1	12. 功能描述.....	9
4. 引脚描述.....	3	12.1. 磁场方向定义 .....	10
5. 订购信息.....	4	12.2. 传输函数 .....	10
6. 极限参数.....	5	13. 典型应用.....	11
7. 静电保护 .....	5	14. 封装信息 UA.....	12
8. 热特性 .....	5	15. 封装信息 SO.....	13
9. 工作参数.....	6	16. 历史版本.....	14
9.1. 电参数.....	6		
9.2. 磁参数.....	7		

## 4. 引脚描述

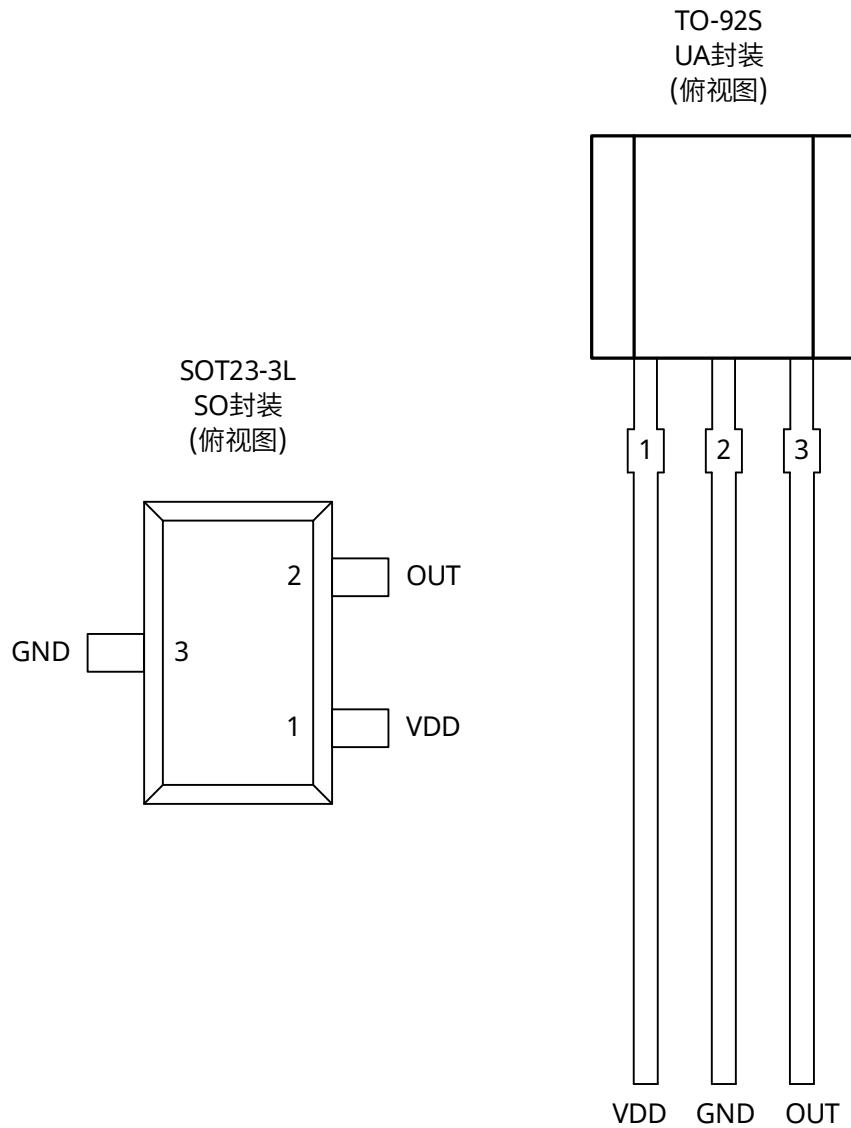


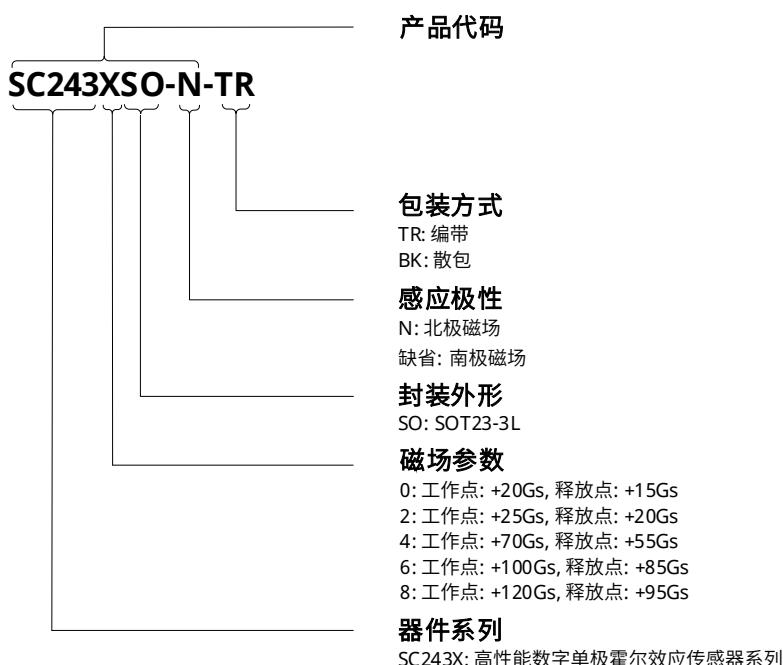
图 2 引脚定义图

引脚			类型	描述
名称	UA	SO		
VDD	1	1	电源	工作电压 2.5V 到 24V
GND	2	3	地	接地
OUT	3	2	输出	漏极开路输出，使用时需外接上拉电阻

## 5. 订购信息

产品代码	丝印	感应极性	工作点(Gs)	释放点(Gs)	温度范围(°C)	封装外形	包装方式	数量
SC2430SO-TR	2430	S	+20	+15	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2430UA-BK	2430	S	+20	+15	-40~150	TO-92S	散包	1000/袋
SC2432SO-TR	2432	S	+25	+20	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2432SO-N-TR	2432	N	-25	-20	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2432UA-BK	2432	S	+25	+20	-40~150	TO-92S	散包	1000/袋
SC2434SO-TR	2434	S	+70	+55	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2434SO-N-TR	2434	N	-70	-55	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2434UA-BK	2434	S	+70	+55	-40~150	TO-92S	散包	1000/袋
SC2436SO-TR	2436	S	+100	+85	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2436UA-BK	2436	S	+100	+85	-40~150	TO-92S	散包	1000/袋
SC2438SO-TR	2438	S	+120	+95	-40~150	SOT23-3L	编带	3000/盘
SC2438UA-BK	2438	S	+120	+95	-40~150	TO-92S	散包	1000/袋

### 订购信息格式说明



## 6. 极限参数

工作温度范围内 (除非另有说明)<sup>(1)</sup>

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
V <sub>DD</sub>	电源端耐压		-28	28	V
V <sub>OUT</sub>	输出端耐压	1.2K 欧姆上拉电阻, 不超过 5 分钟	-0.5	28	V
I <sub>SINK</sub>	输出灌电流		0	30	mA
T <sub>A</sub>	工作温度		-40	150	°C
T <sub>J</sub>	最大结温		-55	165	°C
T <sub>STG</sub>	储藏温度		-65	175	°C

备注：

(1) 高于此处列出的压力可能会导致器件永久损坏，长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性

## 7. 静电保护

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
V <sub>ESD_HBM</sub>	静电防护(HBM)	人体模型(HBM)测试按照 AEC-Q100-002 标准	-4	+4	kV
V <sub>ESD_CDM</sub>	静电防护(CDM)	充电器件模型(CDM)测试按照 AEC-Q100-011 标准	-1	+1	kV

## 8. 热特性

符号	参数	测试条件	值	单位
R <sub>θja</sub>	UA 封装热阻	单层 PCB, JEDEC 2s2p 和 1s0p 分别在 JESD 51-7 和 JESD 51-3 中定义	200 <sup>(1)</sup>	°C/W
	SO 封装热阻	单层 PCB, JEDEC 2s2p 和 1s0p 分别在 JESD 51-7 和 JESD 51-3 中定义	300 <sup>(1)</sup>	°C/W

备注：

(1) 最大工作电压必须满足功耗和结温的要求，参照热特性

## 9. 工作参数

### 9.1. 电参数

工作温度范围内,  $V_{DD}=5.0V$  (除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值 <sup>(1)</sup>	最大值	单位
$V_{DD}$	工作电压 <sup>(2)</sup>	$T_J < T_{J(\text{Max.})}$	2.5	5	24	V
$I_{DD}$	工作电流	$V_{DD}=2.5 \text{ to } 24V, T_A=25^\circ\text{C}$	-	1.6	2.5	mA
$t_{on}$	上电时间		-	35	50	$\mu\text{s}$
$I_{QL}$	漏电流	Output Hi-Z	-	-	3	$\mu\text{A}$
$R_{DS(on)}$	FET 导通电阻	$I_O=10\text{mA}, T_A=25^\circ\text{C}$	-	20	-	$\Omega$
		$I_O=10\text{mA}, T_A=125^\circ\text{C}$	-	30	-	$\Omega$
$t_d$	输出延迟时间	$B=B_{RP} \text{ to } B_{OP}$	-	15	25	$\mu\text{s}$
$t_r$	输出上升时间(10% to 90%)	$R_L=1\text{K}\Omega, C_O=50\text{pF}$	-	-	0.5	$\mu\text{s}$
$t_f$	输出下降时间(90% to 10%)	$R_L=1\text{K}\Omega, C_O=50\text{pF}$	-	-	0.2	$\mu\text{s}$

#### 备注:

(1)环境温度+25°C,  $V_{DD}=5V$  条件下的测试值为典型值

(2)必须调整最大电压的功耗和结温, 见热特性

## 9.2. 磁参数

工作温度范围内,  $V_{DD} = 5.0V$  (除非另有说明)

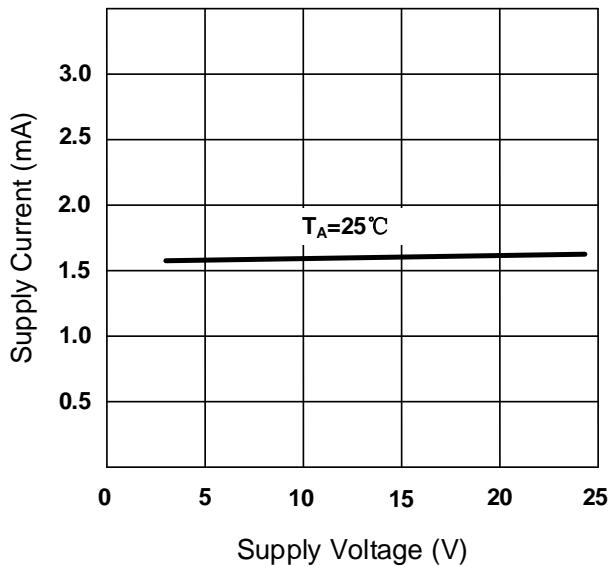
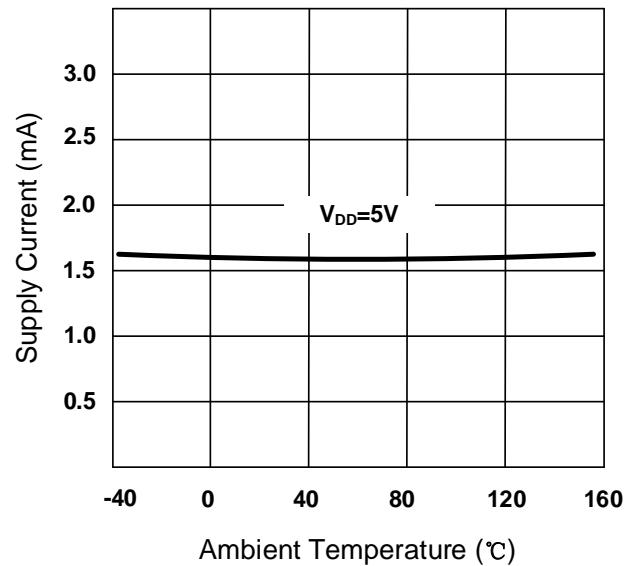
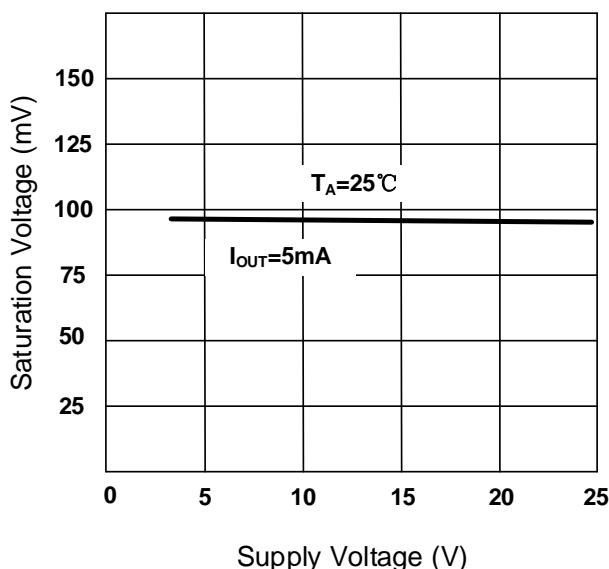
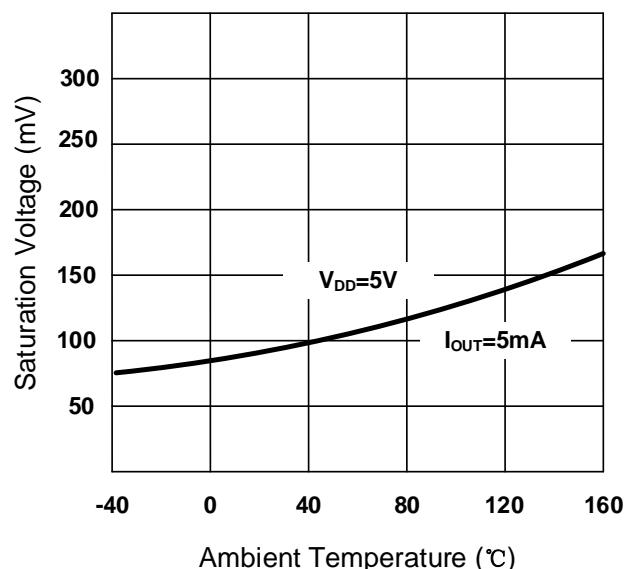
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{BW}$	带宽		20	-	-	kHz
<b>SC2430 +2.0<sup>(1)</sup> /+1.5 mT<sup>(2)</sup></b>						
$B_{OP}$	磁场开启点	$T_A=25^\circ C$	+1.5	+2.0	+3.5	mT
$B_{RP}$	磁场关闭点		+1.0	+1.5	+2.0	mT
$B_{HYS}$	迟滞		-	0.5	-	mT
<b>SC2432 +2.5 /+2.0 mT</b>						
$B_{OP}$	磁场开启点	$T_A=25^\circ C$	+1.5	+2.5	+3.5	mT
$B_{RP}$	磁场关闭点		+1.0	+2.0	+3.0	mT
$B_{HYS}$	迟滞		-	0.5	-	mT
<b>SC2434 +7.0 /+5.5 mT</b>						
$B_{OP}$	磁场开启点	$T_A=25^\circ C$	+6.0	+7.0	+8.0	mT
$B_{RP}$	磁场关闭点		+4.5	+5.5	+6.5	mT
$B_{HYS}$	迟滞		-	1.5	-	mT
<b>SC2436 +10.0 /+8.5 mT</b>						
$B_{OP}$	磁场开启点	$T_A=25^\circ C$	+9.5	+10.0	+10.5	mT
$B_{RP}$	磁场关闭点		+8.0	+8.5	+9.0	mT
$B_{HYS}$	迟滞		-	1.5	-	mT
<b>SC2438 +12.0 /+9.5 mT</b>						
$B_{OP}$	磁场开启点	$T_A=25^\circ C$	+10.0	+12.0	+14.0	mT
$B_{RP}$	磁场关闭点		+7.5	+9.5	+11.5	mT
$B_{HYS}$	迟滞		-	2.5	-	mT

备注:

(1)磁感应强度  $B$ , 北极性磁场为负值, 南极性磁场为正值

(2)1mT=10Gs

## 10. 特性曲线

 **$I_{DD}$  vs  $V_{DD}$**  **$I_{DD}$  vs  $T_A$**  **$V_{Q(sat)}$  vs  $V_{DD}$**  **$V_{Q(sat)}$  vs  $T_A$** 

## 11. 功能框图

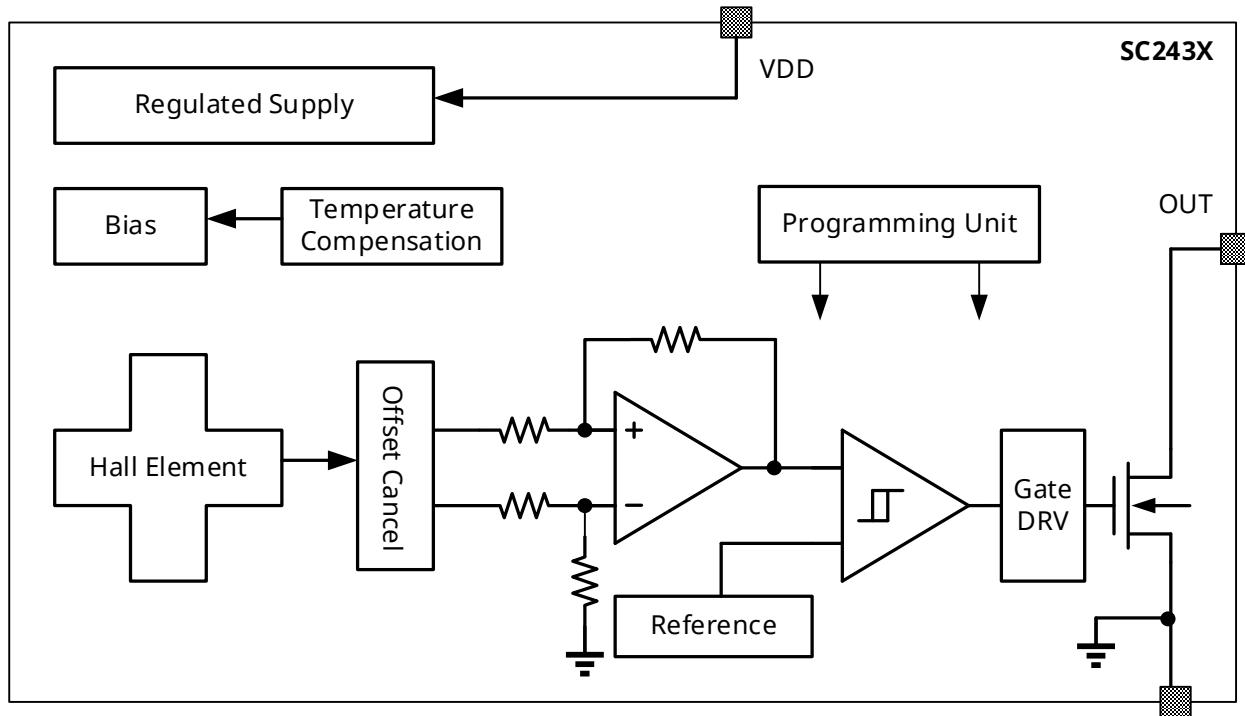


图 3 模块功能框图

## 12. 功能描述

SC243X 是一款单极型霍尔效应传感器，斩波技术的运用，芯片具有稳定的翻转点，主要用于磁感应的应用中。本品能够在 2.5V 到 24V 的电压下正常工作，并且能在 -28V 的反接的情况下不损坏。

SC243X 在一个垂直于霍尔元件的磁场增加至工作点  $B_{OP}$  时输出低电平(开启)。在开启状态，输出端可灌 20mA 的电流，输出电压是  $V_{Q(SAT)}$ 。当磁场减弱至释放点  $B_{RP}$  时，输出高电平(关断)。磁场开启点与关闭点中间的差就是翻转点的迟滞。这个内建的迟滞能够让芯片在外部机械干扰和噪声下都能正常工作。

在输出终端上需要外接一个上拉电阻。输出端可以被拉高到  $V_{DD}$  或者一个其他的电压值，与控制电路的连接更加容易。

## 12.1. 磁场方向定义

磁场 S 极正对芯片丝印面定义为正磁场。

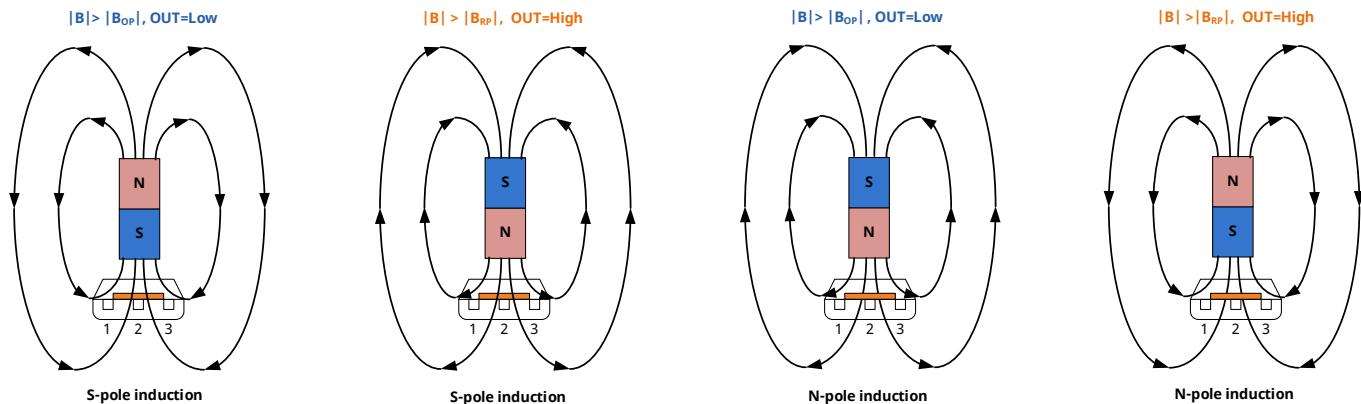


图 4 磁场方向定义图

## 12.2. 传输函数

在迟滞区通电，小于  $B_{OP}$ ，大于  $B_{RP}$ ，允许不确定的输出状态。在第一次超出  $B_{OP}$  或  $B_{RP}$  之后，就可以达到正确的状态。如果电场强度大于  $B_{OP}$ ，则输出被拉低。如果电场强度小于  $B_{RP}$ ，输出被释放。

$B_{OP}$ —磁阈值的激活设备输出，在开启(低电平)状态。

$B_{RP}$ —磁阈值释放设备输出，关断(高电平)状态。

$$B_{HYS} = B_{OP} - B_{RP}$$

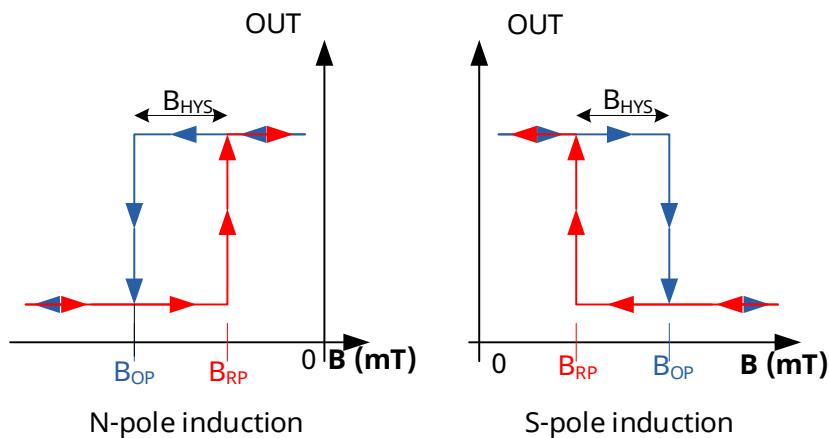


图 5 传输曲线图

### 13. 典型应用

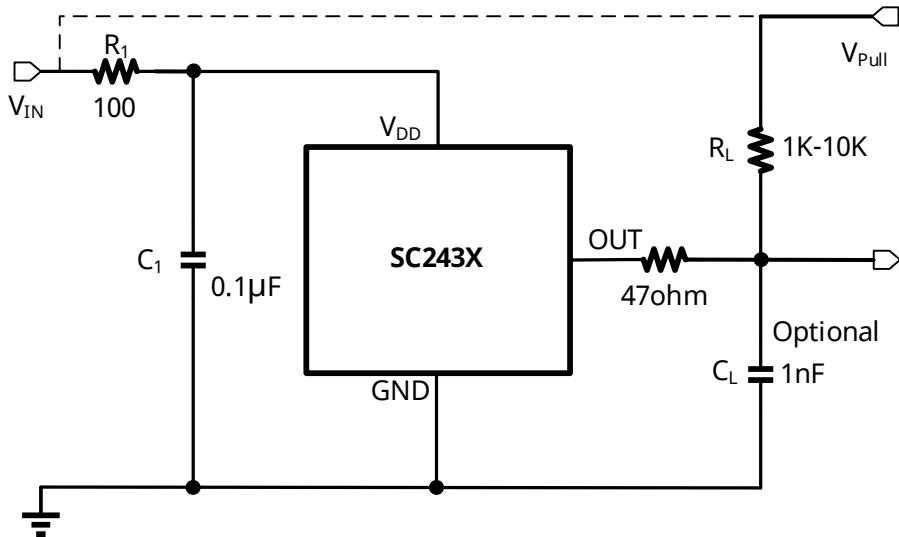


图 6 典型应用线路图

SC243X 内部有电压调节器，可以在宽供电电压范围内工作。当器件工作于非稳压电源供电的应用时，必须在外部添加瞬态保护。对于使用稳压电源线路供电的应用，可能仍然需要 EMI/RFI 保护。强烈建议电源端与接地端使用外接电容，可降低外部噪声及内部斩波频率技术产生的噪声，建议靠近芯片  $V_{DD}$  电源端并联  $C_1$  电容到地，其典型值为  $0.1\mu F$ 。同时在外部可选配串联电阻  $R_1$  其典型值为  $100\Omega$ 。输出电容  $C_L$  用作输出滤波，典型值为  $1nF$ 。

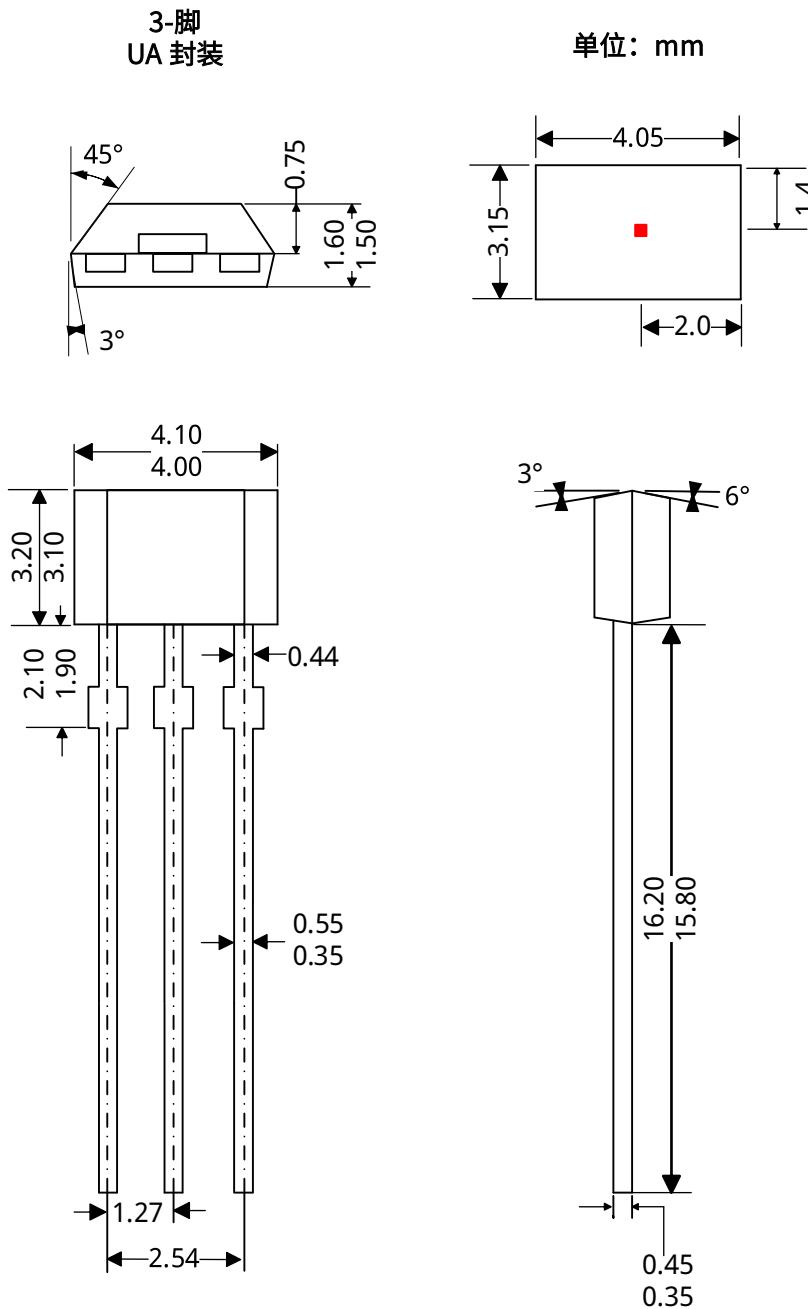
根据系统带宽规范选择一个  $C_L$  值：

$$C_L < \frac{1}{2\pi \times R_L \times 2 \times f_{BW}(Hz)}$$

SC243X 器件的输出级是一个漏极开路 NMOS 管，可提供  $20mA$  的负载能力。调节上拉电阻  $R_L$  的值使得其正常工作。 $R_L$  为开漏输出提供一个高电平。通常情况下电流越小越好，但是更快的瞬态响应和带宽需要，接更小的电阻  $R_L$  以实现更快的切换。

$V_{PULL}$  不限于  $V_{DD}$ ，可以连接到其他参考电压。该引脚的允许电压范围在极限参数中规定。

## 14. 封装信息 UA



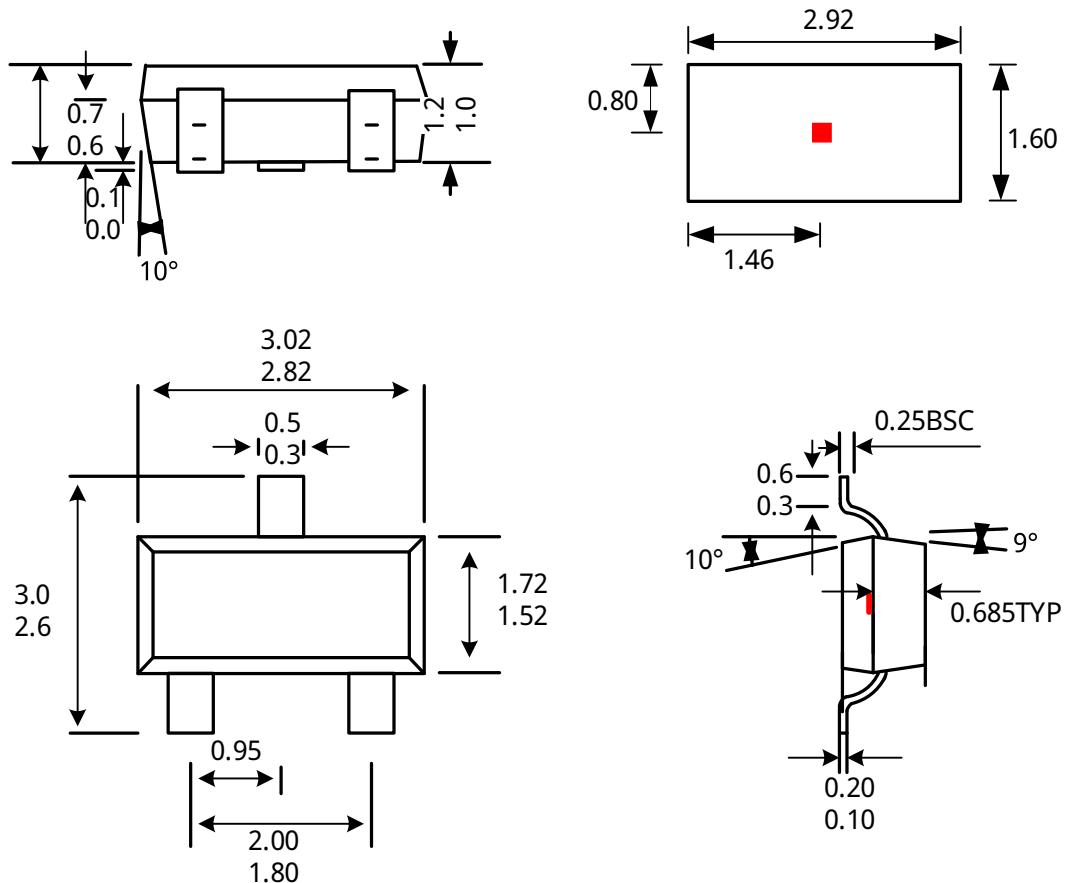
备注:

- (1) 供应商可选的实际本体和管教形状、尺寸位于图示范围内
- (2) 高度不包括模具浇口溢料  
若未指定公差，则尺寸为公称尺寸

## 15. 封装信息 SO

3-脚  
SO封装

单位: mm



**备注:**

- (1) 供应商可选的实际本体和管脚形状尺寸位于图示范围内
- (2) 高度不包括模具浇口溢料  
如果未指定公差，则尺寸为公称尺寸

## 16. 历史版本

版本号	日期	修改说明
Rev.A1.0	2016-05-10	初始版本
Rev.A1.1	2025-07-25	统一格式发布